



# 中華民國專利證書

發明第 I 903913 號

發明名稱：微細粗化的電解銅箔、其製作方法及包括其的銅箔基板

專利權人：南亞塑膠工業股份有限公司

發明人：袁敬堯、鄭維昇、謝育淇

專利權期間：自 2025 年 11 月 1 日至 2044 年 12 月 8 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局 局長

廖承威

中華民國



114

年

11

月

1

日



注意：專利權人未依法繳納年費者，其專利權自原繳費期限屆滿後消滅。